

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2024-007

## 成都硅宝科技股份有限公司

### 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月24日召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过20,000.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司2023年3月25日在巨潮资讯网上披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编码：2023-017）。

在上述授权期间，公司累计使用人民币20,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2024年3月20日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金20,000.00万元归还至公司募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》的相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资项目的正常进行，没有变相改变募集资金用途，有效提高了募集资金使用效益。截止本公告披露日，本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕。

特此公告。

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

2024年3月21日